

# ПОДЛОЖКА АРМИРУЮЩАЯ

## ДЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК

Подложка из синтетического волокна, является армирующим материалом и используется при укладке клеевого паркета или массивной доски. Благодаря своей особенной структуре, волокно превосходно выдерживает напряжения на сдвиг и разрыв, при этом снижает напряжение возникающее между основанием и деревянным напольным покрытием, а также создаёт стабильный слой, разделяющий различные по свойствам материалы.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Описание	полиэфирное волокно
Плотность	190 г/см <sup>3</sup>

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина	1 мм
---------	------

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предельная прочность	322 (6.6) / 370 (7.4) Н (кН/м) по длине / по ширине
Удлинение при разрыве	22 / 31% по длине / по ширине

### ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Срок хранения	Хранить на паллетах в сухом помещении со стабильной температурой.
Упаковка	В рулонах 1 x 50 м
Цвет	Белый
Утилизация	В соответствии с местным законодательством

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подложка должна быть всегда приклеена к тщательно подготовленному основанию. Разместите и нарежьте подложку в соответствии с размерами помещения в противоположном направлении к укладке паркета. Убедитесь в том, чтобы края подложки плотно прилегали к друг другу. Затем сверните с одной стороны подложку до половины помещения и равномерно нанесите клей соответствующим зубчатым шпателем на поверхность основания и сразу же после этого уложите её на свежий клей и основательно прикатайте вальцем 50 – 70 кг. После этого повторите эту же работу с другой половиной подложки.

Для приклеивания подложки могут использоваться паркетные клеи:

- Probond Izopur 2K и Izopur 2K Extra
- Probond Optiflex

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, чистым, постоянно сухим, устойчивым и не иметь физических повреждений, трещин, загрязнений и веществ, препятствующих приклеиванию. При необходимости основание должно быть профессионально подготовлено при помощи грунтов:

- Probond Pu Primer
- Probond Pu Primer Extra

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

- Цементные стяжки
- Стяжки со связкой из сульфата кальция
- Основания, обработанные выравнивающей смесью (толщиной не менее 2 мм, устойчивые к миграции пластификатора)
- Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП
- Стяжки из битумной мастики и другие варианты основания пола

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте один и тот же тип клея для приклеивания подложки к основанию и для приклеивания паркета к подложке

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

Температура в помещении и используемых материалов — 20—25 °С (не ниже 15 °С). Относительная влажность воздуха 50—65 % (не ниже 40 %).

### Допустимая влажность цементного основания:

- максимально 2 CM% (карбидный метод)
- максимально 1,7 CM%, для полов с водным подогревом

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Не требует специфических условий хранения и транспортировки.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### БЕЗОПАСНО В ПРИМЕНЕНИИ

### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе

с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.